

Pressemitteilung

26/04/2010

AT&S auf der SMT in Nürnberg vom 8. bis 10. Juni 2010

Von 8. bis 10. Juni präsentiert AT&S ihr umfangreiches Produktportfolio sowie ihre neuesten technologischen Innovationen auf der SMT 2010, der Spezialmesse für Systemintegration in der Mikroelektronik, in Nürnberg (AT&S Stand Nr. 9-544).

Technologische Führerschaft und eine schlagkräftige, innovative Forschung & Entwicklung sind Kernelemente der AT&S Unternehmensstrategie. Die finanziell solide Aufstellung der AT&S ermöglichte es dem Unternehmen, auch im Krisenjahr 2009 in neue Technologien zu investieren. Die neuesten Highlights werden im Rahmen der SMT 2010 dem Fachpublikum präsentiert. Darunter Innovationen wie die von AT&S entwickelten Technologien ECP[®] (Embedded Component Packaging) und 2.5D[™] sowie Lösungen für Hochstromanwendungen und Thermal Management.

Mit Leiterplattenwerken in Österreich, darunter das größte europäische HDI-Leiterplattenwerk in Leoben-Hinterberg, sowie unterstützt durch asiatische Produktionsstandorte kommt AT&S den Bedürfnissen ihrer europäischen Kunden auf einzigartige Weise nach. Im Fokus des weitaus größten Leiterplattenherstellers Europas steht das Ziel, das Endprodukt so qualitativ hochwertig und kostengünstig wie möglich zu gestalten. Zusatzdienstleistungen wie Designlösungen und langjährige Supply-Chain-Kompetenz sowie Vorteile des One-Stop-Shopping runden das Angebot ab und machen AT&S zu einem langfristigen und finanzkräftigen Partner in den Geschäftsfeldern Automotive, Industrial und Mobile Devices.

Schwerpunkttechnologien der AT&S auf der SMT 2010:

- ECP[®] - Embedded Component Packaging Technologie
- 2.5D[™] Technologie
- Entwärmung durch innovative Leiterplattentechnologie
- Starrflexible Leiterplattentechnologien

AT&S Produktportfolio:

- Einseitige Leiterplatten
- IMS (Insulated Metallic Substrate)
- Doppelseitige Leiterplatten mit durchkontaktierten Bohrungen
- Multilayer-Leiterplatten bis zu 22 Lagen
- HDI-Microvia-Leiterplatten
- Semiflexible Leiterplatten
- Flexible Leiterplatten
- Starrflexible Leiterplatten

® Registered Trademark AT 255868

Über AT&S

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft (AT&S) ist europäischer Marktführer und weltweit einer der leistungsstärksten Leiterplattenproduzenten. Insbesondere im höchsten Technologiesegment, den HDI-Microvia-Leiterplatten, welche vor allem in Mobile Devices zum Einsatz kommen, ist AT&S weltweit bestens positioniert. Erfolgreich ist der Konzern auch im Segment der Automotive-Leiterplatten sowie im Industrie- und Medizintechnikbereich tätig. Als internationales Wachstumsunternehmen verfügt AT&S über eine globale Präsenz mit drei Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring, Klagenfurt) sowie Werken in Indien (Nanjangud), China (Shanghai) und Korea (Ansan nahe Seoul). Weitere Infos auch unter www.ats.net.

Presserückfragen:

Hans Lang, Leiter IR & Communication
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
+43 (0) 1 68 300-9259, h.lang@ats.net, www.ats.net